



E01C-2G4M01S1B 产品规格书

2.4GHz 贴片型无线模块



目录

第一章 概述 2

 1.1 简介 2

 1.2 特点功能 2

 1.3 应用场景 2

第二章 规格参数 3

 2.1 极限参数 3

 2.2 工作参数 3

第三章 机械尺寸与引脚定义 4

第四章 基本操作 5

 4.1 硬件设计 5

 4.2 软件编写 5

第五章 基本应用 6

 5.1 基本电路示意图 6

第六章 常见问题 6

 6.1 传输距离不理想 6

 6.2 模块易损坏 6

 6.3 误码率太高 7

第七章 焊接作业指导 7

 7.1 回流焊温度 7

 7.2 回流焊曲线图 8

第八章 批量包装方式 9

 8.1 托盘 9

修订历史 9

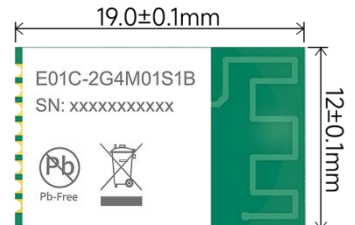
关于我们 10

第一章 概述

1.1 简介

E01C-2G4M01S1B 是基于 Si24R1 自主研发的小尺寸、自带 PCB 天线的 2.4GHz 贴片式无线模块。使用工业级高精度 16MHz 晶振。模块射频性能与元器件选型均按照工业级标准，并且该产品已获得 FCC、CE、RoHS 等国内外权威认证报告，用户无需担忧其性能。

由于 E01C-2G4M01S1B 是纯射频收发模块需要使用 MCU 驱动或使用专用的 SPI 调试工具。



1.2 特点功能

- 超小体积，仅 12*19mm；
- 实测通信距离 200m；
- 最大发射功率 5dBm(31mW)，软件多级可调；
- 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段；
- 支持 2Mbps、1Mbps 和 250kbps 空中速率；
- 125 个通讯频道，满足多点通讯、分组、跳频等应用需求；
- 通过 SPI 接口与 MCU 连接，速率 0~10Mbps；
- 支持 2.0V~3.6V 供电，≥3.3V 供电均可保证最佳性能；
- 工业级标准设计，支持-40 ~ 85° C 长时间使用；
- 板载 PCB 天线，自带天线无需再外接天线；（仅板载天线）
- 增强型 ShockBurst，完全兼容 NORDIC 所有 nRF24L、nRF24E、nRF24U 系列。

1.3 应用场景

- 可穿戴式设备；
- 智能家居以及工业传感器等；
- 安防系统、定位系统；
- 无线遥控，无人机；
- 无线游戏遥控器；
- 医疗保健产品；
- 无线语音，无线耳机；
- 汽车行业应用。

第二章 规格参数

2.1 极限参数

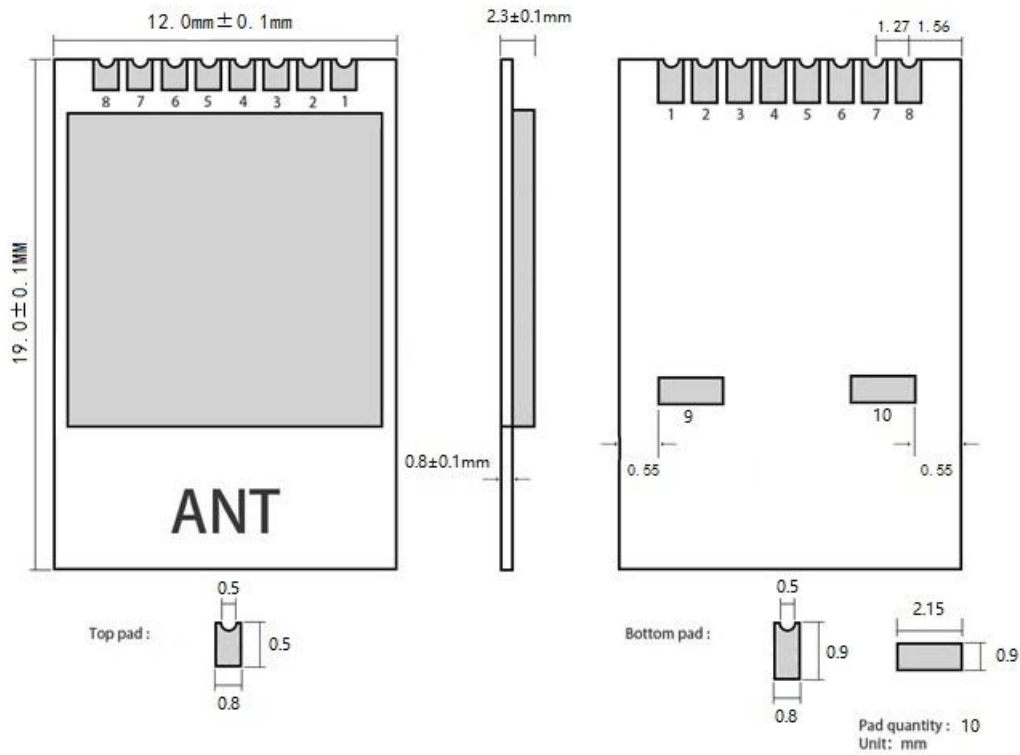
主要参数	性能		备注
	最小值	最大值	
电源电压 (V)	0	3.6	超过 3.6V 永久烧毁模块
阻塞功率 (dBm)	-	10	近距离使用烧毁概率较小
工作温度 (°C)	-40	85	

2.2 工作参数

主要参数		性能			备注
		最小值	典型值	最大值	
工作电压 (V)		2.0	3.3	3.6	≥3.3V 可保证输出功率
通信电平 (V)		--	3.3	--	使用 5V TTL 有风险烧毁
工作温度 (°C)		-40	25	85	工业级设计
工作频段 (GHz)		2.4	--	2.525	支持 ISM 频段
功耗	发射电流 (mA)	12.5	13	13.5	瞬时功耗
	接收电流 (mA)	11.5	12	12.5	
	休眠电流 (μA)	--	0.7	--	软件关断
最大发射功率 (dBm)		--	7	--	
接收灵敏度 (dBm)		-92	-83	-94	空中速率为 250kbps
空中速率 (bps)		250k	250k	2M	用户编程控制

主要参数	描述	备注
参考距离	200m	晴朗空旷环境，板载天线，天线高度 2.5 米，空中速率 250kbps
FIFO	32Byte	单次发送最大长度
晶振频率	16MHz	--
调制方式	GFSK	--
封装方式	贴片式	--
接口方式	半孔 1.27mm	--
通信接口	SPI	0-10Mbps
外形尺寸	12 * 19mm	含板载 PCB 天线
天线接口	PCB 天线	等效阻抗约 50 欧姆

第三章 机械尺寸与引脚定义



引脚序号	引脚名称	引脚方向	引脚用途
1	VCC	电源	供电电源，必须 2.0 ~ 3.6V 之间
2	CE	输入	模块控制引脚
3	CSN	输入	模块片选引脚，用于开始一个 SPI 通信
4	SCK	输入	模块 SPI 总线时钟
5	MOSI	输入	模块 SPI 数据输入引脚
6	MISO	输出	模块 SPI 数据输出引脚
7	IRQ	输出	模块中断信号输出，低电平有效
8	GND	电源	地线，连接到电源参考地
9	GND	电源	地线，连接到电源参考地（固定模块）
10	GND	电源	地线，连接到电源参考地（固定模块）

第四章 基本操作

4.1 硬件设计

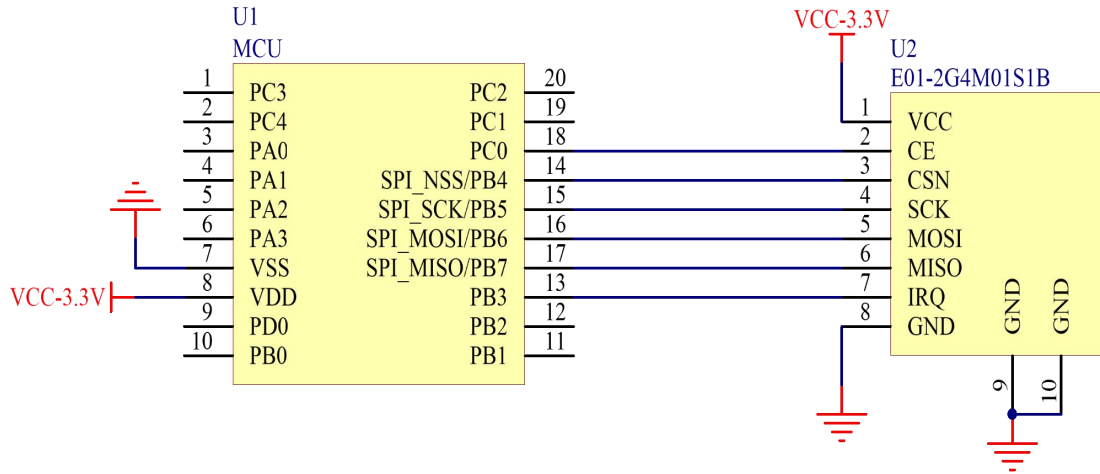
- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30%以上余量，有整机利于长期稳定地工作；
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 假设模块焊接或放置在 Top Layer，在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的，会在不同程度影响模块的杂散以及接收灵敏度；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，跟据干扰的强度建议适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 通信线若使用 5V 电平，必须串联 1k-5.1k 电阻（不推荐，仍有损坏风险）；
- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议，例如：USB3.0；
- 天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱；
- 板载 PCB 天线应尽量避免出现导体或者其他干扰源。

4.2 软件编写

- 在用户的电路板上插入模块，使用微控制器与模块进行 SPI 或者串口通讯，通过 SPI 指令对其控制寄存器与收发缓存进行操作，即能完成无线数据收发功能。其中模块寄存器读写操作时序操作请参阅最新的 nRF24L01P 数据手册。
- IRQ 为中断引脚，可以用此引脚来实现唤醒单片机、实现快速响应等；可不接，以 SPI 查询方式来获取中断状态（不推荐，不利于整体功耗，且效率底下）；
- CE 可以长期接高电平，但是模块写寄存器时必须首先设置为 POWER DOWN 掉电模式，推荐 CE 用单片机引脚控制；

第五章 基本应用

5.1 基本电路示意图



第六章 常见问题

6.1 传输距离不理想

- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 温度、湿度，同频干扰，会导致通信丢包率提高；
- 地面吸收、反射无线电波，靠近地面测试效果较差；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果差。
- 天线附近有金属物体，或放置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 功率寄存器设置错误、空中速率设置过高（空中速率越高，距离越近）；
- 室温下电源电压低于推荐值，电压越低发功率越小；
- 使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。

6.2 模块易损坏

- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏。
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动。
- 请确保安装使用过程防静电操作，高频器件静电敏感性。
- 请确保安装使用过程湿度不宜过高，部分元件为湿度敏感器件。
- 如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。

6.3 误码率太高

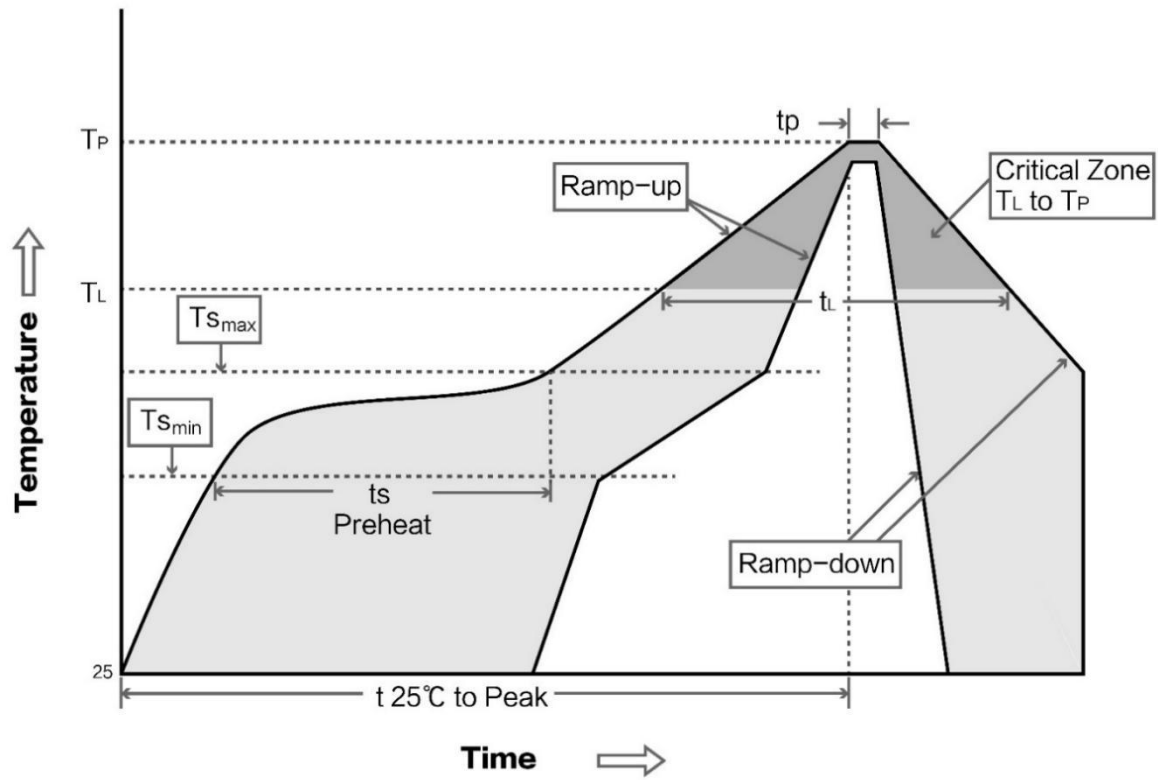
- 附近有同频信号干扰，远离干扰源或者修改频率、信道避开干扰；
- SPI 上时钟波形不标准，检查 SPI 线上是否有干扰，SPI 总线走线不宜过长；
- 电源不理想也可能造成乱码，务必保证电源的可靠性；
- 延长线、馈线品质差或太长，也会造成误码率偏高；

第七章 焊接作业指导

7.1 回流焊温度

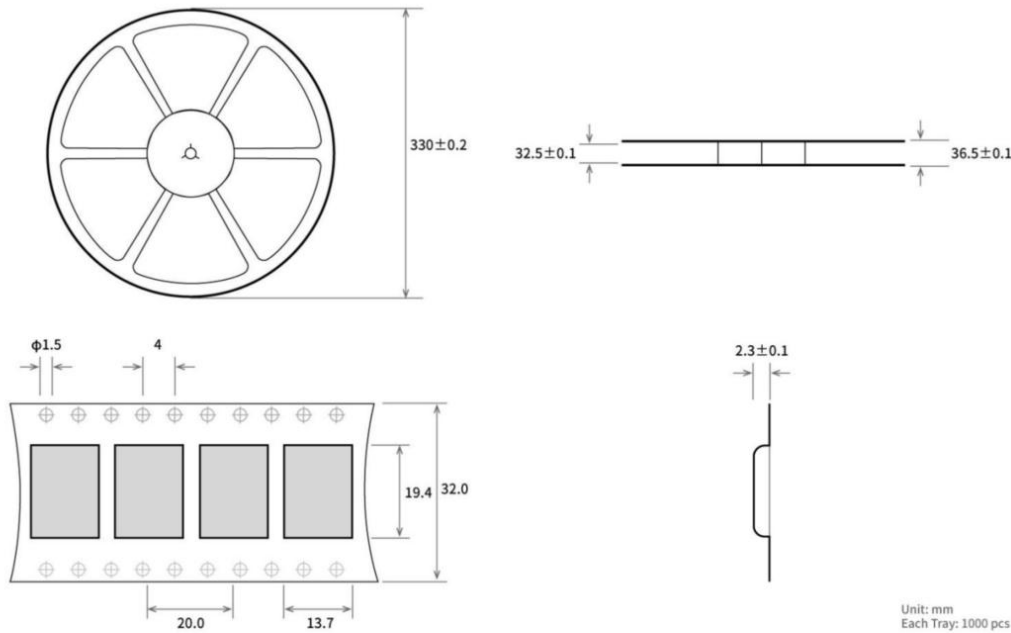
Profile Feature	曲线特征	Sn-Pb Assembly	Pb-Free Assembly
Solder Paste	锡膏	Sn63/Pb37	Sn96.5/Ag3/Cu0.5
Preheat Temperature min (T _{min})	最小预热温度	100℃	150℃
Preheat temperature max (T _{max})	最大预热温度	150℃	200℃
Preheat Time (T _{min} to T _{max}) (ts)	预热时间	60-120 sec	60-120 sec
Average ramp-up rate(T _{max} to T _p)	平均上升速率	3℃/second max	3℃/second max
Liquidous Temperature (TL)	液相温度	183℃	217℃
Time (tL) Maintained Above (TL)	液相线以上的时间	60-90 sec	30-90 sec
Peak temperature (T _p)	峰值温度	220-235℃	230-250℃
Average ramp-down rate (T _p to T _{max})	平均下降速率	6℃/second max	6℃/second max
Time 25℃ to peak temperature	25℃到峰值温度的时间	6 minutes max	8 minutes max

7.2 回流焊曲线图



第八章 批量包装方式

8.1 托盘



修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2024/8/20	初始版本	LAU

关于我们



销售热线：4000-330-990

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.